

证券代码：688521

证券简称：芯原股份

公告编号：2025-001

芯原微电子（上海）股份有限公司

2024年年度业绩预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2024 年度实现营业收入约 23.23 亿元，与 2023 年度基本持平。
- 公司预计 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润约-6.13 亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，同比下降约 3.17 亿元。
- 公司预计 2024 年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后净利润约-6.46 亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，同比下降约 3.28 亿元。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（二）业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，公司预计 2024 年度实现营业收入约 23.23 亿元，与 2023 年度基本持平。

2、经财务部门初步测算，公司预计 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润约-6.13 亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，同比下降约 3.17 亿元。

3、经财务部门初步测算，公司预计 2024 年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后净利润约-6.46 亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，同比下降约 3.28 亿元。

二、上年同期业绩情况

（一）营业收入：23.38 亿元

（二）归属于母公司所有者的净利润：-2.96 亿元

（三）归属于母公司所有者扣除非经常性损益后净利润：-3.18 亿元

三、本期业绩变化的主要原因

2021年，在行业产能紧张的情况下，公司实现量产业务收入同比增长约35%，营业收入同比增长约42%；2022年，全球半导体产业下行，公司营业收入逆势增长约25%，成功实现了“摘U”；2023年，在产业环境非常艰难的情况下，公司仍然保持了上半年净利润、扣非后净利润均为正。受全球经济增速放缓，半导体行业周期下行以及去库存的影响，公司仅三个季度收入同比下滑。2024年上半年，半导体产业逐步复苏，得益于公司独特的商业模式，即原则上无产品库存的风险，无应用领域的边界，公司自二季度起，经营情况快速扭转。公司2024年第二季度营业收入规模同比恢复到受行业周期影响前水平，2024年第三季度营业收入创历年三季度收入新高，同比增长23.60%，第四季度收入同比增长超17%，全年营业收入预计基本与2023年持平。2024年下半年，公司芯片设计业务收入同比增长约81%，知识产权授权使用费业务收入同比增长约21%，量产业务收入同比下降约4%。2024年第四季度，公司芯片设计业务收入同比增长约81%，知识产权授权使用费业务收入同比下降约28%，量产业务收入同比增长约32%，体现了公司收入受行业下行周期影响较晚、恢复增长较早的特点。

截至 2024 年末，公司订单情况良好，在手订单 24.06 亿元，较三季度末的 21.38 亿元进一步提升近 13%，在手订单已连续五季度保持高位。从新签订单角度，2024 年四季度公司新签订单超 9.4 亿元，2024 年下半年新签订单总额较 2024 年上半年提升超 38%，较 2023 年下半年同比提升超 36%，较半导体行业周期下行

及去库存影响下的 2023 年上半年大幅提升超 66%，对公司未来的业务拓展及业绩转化奠定坚实基础。

经过 20 多年的持续高研发投入，公司已经拥有丰富且优质的技术储备，并在别的公司不招人、少招人的产业下行周期，“逆向思维”积极选拔和培养优质的技术人才。公司潜心投入关键应用领域技术研发，如五年前开始布局 Chiplet 技术及其在生成式人工智能和智慧驾驶上的应用，由于产业下行周期下客户项目短期有所减少，公司较以往加大了研发投入的比重，2024 年度研发费用同比增加约 32%。随着公司芯片设计业务订单增加，2024 年下半年芯片设计业务收入同比大幅增加约 81%，研发资源已逐步投入至客户项目中，预计未来公司研发投入比重将恢复正常水平。目前公司已积累了充分的技术和人力资源，技术能力业界领先，并持续获得全球优质客户的认可。

四、风险提示

公司本次业绩预告数据未经注册会计师审计，为财务部门基于自身专业判断进行的初步核算。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2024 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

芯原微电子（上海）股份有限公司董事会

2025 年 1 月 21 日